BIO-MEDICAL DIAGNOSIS OF BONES THROUGH COLLOCATED ACTION OF SHAPE MEMORY ALLOY (SMA) ACTUATORS AND PIEZO SENSORS

SHASHANK SRIVASTAVA

DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

JUNE 2018

BIO-MEDICAL DIAGNOSIS OF BONES THROUGH COLLOCATED ACTION OF SHAPE MEMORY ALLOY (SMA) ACTUATORS AND PIEZO SENSORS

by

SHASHANK SRIVASTAVA

Department of Civil Engineering

Submitted

in fulfilment of the requirements of the degree of doctor of philosophy

to the

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

JUNE 2018

Dedicated to my spiritual master H.H. Gopal Krsna Goswami and my parents

CERTIFICATE

This is to certify that the thesis entitled, "**BIO-MEDICAL DIAGNOSIS OF BONES THROUGH COLLOCATED ACTION OF SHAPE MEMORY ALLOY (SMA) ACTUATORS AND PIEZO SENSORS"** submitted by **Mr. Shashank Srivastava** to Indian Institute of Technology Delhi, for the award of the degree of the **Doctor of Philosophy** is a record of bonafide research work carried out by him. He worked under our supervision for the submission of this thesis, which to the best of our knowledge has reached the requisite standard.

The research reports and the results presented in this thesis have not been submitted in parts or in full to any other University or Institute for the award of any degree or diploma.

(Prof. Suresh Bhalla)
Professor
Department of Civil Engineering
Indian Institute of Technology Delhi

(Prof. Alok Madan)
Professor
Department of Civil Engineering
Indian Institute of Technology Delhi

(Prof. Ashok Gupta)
Professor
Department of Civil Engineering
Indian Institute of Technology Delhi

ACKNOWLEDGEMENTS

First and foremost I express my heartfelt gratitude towards my supervisors, Prof. Suresh Bhalla, Prof. Alok Madan and Prof. Ashok Gupta for their continuous guidance, encouragement and advice during the course of my Ph.D. research. I am forever grateful for their kindness and contributions both for my research and my professional development.

I am also grateful to other members of Prof. Bhalla's research team namely Mr. Sumit, Dr. T. Visalakshi , Dr. Sumedha Moharana, Dr. Naveet Kaur and Mr.S.K. Dhawan who were always there to support in all possible ways. Thanks are also due to technicians, Mr. Lal Singh, Mr. Vinod Sharma, Mr. Dharmendra Singh and Mr. Devender Kumar who assisted in performing many of the experiments by providing good technical support. All the experimental work went smoothly due to their support and good environment in the Smart Structures and Dynamics Laboratory. I am also thankful to my colleagues Prof. Subhasish Maji , Mrs. Shweta Tripathi and Dr. Sanjay Agrawal who were instrumental in encouraging me to go for Phd research and to Dr. Venkat and Dr. Rakhi Sharma who always motivated me for swift completion of work.

I am always indebted to my parents and my sister for their encouragement and sacrifices and special thanks to my wife, who managed the household work very nicely and provided me with ample time for my Ph.D. work. Special thanks to my newly born son, Master Madhavendra, who provided enough relaxation during thesis writing work.

Shashank Srivastava

ABSTRACT

During past few years, tremendous research efforts have been undertaken for the integration of smart materials in the fields of bio-mechanics and bio-medical engineering. Smart materials, being miniature in size and shape and also light weight, are the best candidates for bio-medical structural health monitoring (BSHM). Development of non-invasive techniques for long-term and continuous monitoring of critical organs has recently become a major area of interest to a large number of academic and medical laboratories. The associated techniques strive to achieve a quick health monitoring of bio-medical subjects with minimum hazards.

This thesis focuses on developing a new diagnostic technique for non-invasive detection of fractures and physiological decay such as osteomalecia and osteoporosis using lead zirconate titanate (PZT) patches in the framework of the electro-mechanical impedance (EMI) technique in combination with shape memory alloys (SMA). The basic principle behind the EMI technique is to employ high frequencies (typically >30 kHz), generated by a surface-bonded PZT patch, to detect changes in the structural drive point impedance caused by any damage such as internal/ surface cracks, loose connections, delaminations etc. The resultant electro-mechanical interaction, which is characteristic of the particular structure, modulates the current flowing through the PZT patch. The modulation is a function of the degree of mechanical interaction between the patch and the host structure over the selected frequency range. The resultant admittance signature, which acts like a frequency response function (FRF), is employed as a 'fingerprint' of the structural system for the purpose of damage diagnosis. Any changes occurring in the admittance signature provides an indication of any damage occurring in the host structure.

Despite the undisputed success of the EMI technique for most routine engineering related structural health monitoring (SHM), the adhesive bonding of the PZT patch on the host structure has been a major limitation to its full-fledged application for BSHM. Bonding a piezo patch onto the skin of a live subject is not only a cause of irritation for the subject but may also result in skin disease and serious injury. In the past, researchers have successfully demonstrated the effectiveness of bonded piezo patch for crack detection and healing of bones. Development of suitable experimental methodology for employing PZT patches in non-bonded mode shall definitely alleviate this major limitation prohibiting the EMI technique for BSHM.

The main objective of the research work covered in this thesis has been to develop a proof-of-concept non-bonded piezo sensor (NBPS) configuration apt for EMI technique based BSHM. To meet this objective, shape memory alloy (SMA) wires have been employed to secure the NBPS configuration on a live subject in an autonomous fashion so as to circumvent mechanical clamping. As the first step, experimental investigations on human hand bone replica made of polyvinyl chloride (PVC) were carried out using mechanical clamping. The effectiveness of the NBPS was gauged at three different levels of clamp tightening using jubilee clamps. The requisite circumferential strain was established through comparison with conductance signatures resulting from directly bonded piezo sensor (DBPS). Thereafter, physiological damage in the bone was induced and detailed investigations carried out to correlate the changes in the NBPS based conductance signature with damage. Two more bone models resembling femur in humans were then investigated to establish adequacy of the NBPS configuration for diagnosis of osteoporosis. Experiments also established the feasibility of determining the density/ Young's modulus of the osteoporotic bone from the current signature, thus circumventing

the necessity of acquiring the baseline signature. The effectiveness of the NBPS configuration in the presence of skin layer, which is an indispensable requirement, was successfully carried out using silicon layer over the experimental bone as skin. The proposed configuration was finally successfully tested on a human subject also.

This mechanical bonding, though improvement over adhesive bonding, could still be a cause of discomfort and also impose practical limitations. To circumvent this limitation, proof-of-concept demonstration of automatic reversible clamping using SMAs was finally established vis-a-vis the mechanically clamped configuration. Parametric evaluation of bone deterioration based on extracted equivalent stiffness parameter (ESP) was also successfully established. A numerical model of the NBPS and DBPS based piezo-bone system was developed using PZFlex finite element modelling (FEM) platform. After validation with experimental results, the FEM model was employed for parametric investigations aiming for better application of the NBPS configuration in real-life.

To the candidate's best knowledge, this is the first ever proof-of-concept experimental development towards achieving NBPS configuration for EMI technique using SMA in the field of BSHM. Proposed NBPS configuration and related investigation shall have significant ramifications in the BSHM sector.

सार

पिछले कुछ वर्षों के दौरान जैव-मैकेनिक्स और बायो-मेडिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में स्मार्ट सामग्री के एकीकरण के लिए जबरदस्त अनुसंधान प्रयास किए गए हैं। लघु आकार और हल्के वजन के होने के कारण, स्मार्ट सामग्री जैव-चिकित्सा संरचनात्मक स्वास्थ्य निगरानी (बीएसएचएम) के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार है। दीर्घकालिक और महत्वपूर्ण अंगों की निरंतर निगरानी के लिए नान-इनवेसिव तकनीकों का विकास हाल ही में अकादमिक और चिकित्सा प्रयोगशालाओं की बड़ी संख्या में रुचि का एक प्रमुख क्षेत्र बन गया है। संबंधित तकनीक न्यूनतम खतरों वाले जैव-चिकित्सा विषयों की त्वरित स्वास्थ्य निगरानी प्राप्त करने का प्रयास करती है।

यह थीसिस फ्रैक्चर और शारीरिक क्षय जैसे ओस्टियोमालेशिया और ओस्टियोपोरोसिस की नान-इनवेसिव पहचान इलेक्ट्रो-मैकेनिकल प्रतिबाधा (ईएमआई) तकनीक के ढांचे में, लीड ज़िर्कॉनेट टाइटेनैट (पीजेडटी) पैच एवं आकार मेमोरी मिश्र धातु (एसएमए) के संयोजन का उप्योग करते हुए एक नई नैदानिक तकनीक विकसित करने पर केंद्रित है । ईएमआई तकनीक के पीछे मूल सिद्धांत उच्च आवृत्तियों (आमतौर पर> ३० केएचजेड) को नियोजित करना है, जो सतह-बंधुआ पीजेडटी पैच द्वारा उत्पन्न होता है और आंतरिक सतह दरारों, ढीले कनेक्शन, गैर-परतबंदी, इत्यादि जैसे किसी भी नुकसान के कारण संरचनात्मक ड्राइव बिंदु प्रतिबाधा में परिवर्तन का पता लगाता है। परिणामी इलेक्ट्रो-मैकेनिकल इंटरैक्शन , जो कि विशेष संरचना की विशेषता है, वर्तमान में पीजेडटी पैच के माध्यम से बहती धारा को संशोधित करता है। मॉड्यूलेशन, पैच और मेजबान संरचना के बीच चयनित आवृत्ति रेंज पर मैकेनिकल इंटरैक्शन की डिग्री का एक कार्य है । परिणामस्वरूप प्रवेश हस्ताक्षर, जो आवृत्ति प्रतिक्रिया फ़ंक्शन (एफआरएफ) की तरह कार्य करता है, क्षति निदान के उद्देश्य के लिए संरचनात्मक प्रणाली के 'फिंगरप्रिंट' के रूप में कार्यरत है। प्रवेश हस्ताक्षर में होने वाले कोई भी परिवर्तन मेजबान संरचना में होने वाले किसी भी नुकसान का संकेत प्रदान करता है।

अधिकांश नियमित इंजीनियरिंग से संबंधित संरचनात्मक स्वास्थ्य निगरानी (एसएचएम) के लिए ईएमआई तकनीक की निर्विवाद सफलता के बावजूद, मेजबान संरचना पर पीजेडटी पैच का चिपकने वाला बंधन बीएसएचएम के लिए उसके पूर्ण उपयोग के लिए एक प्रमुख बाधा

रहा है। एक जीवित विषय की त्वचा पर एक पीजो पैच को बांधना न केवल विषय के लिए जलन का कारण है बल्कि त्वचा की बीमारी और गंभीर चोट भी कर सकता है। अतीत में, शोधकर्ताओं ने क्रैक का पता लगाने और हड्डियों के उपचार के लिए बंधुआ पीजो पैच की प्रभावशीलता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है । गैर-बंधन मोड में पीजेडटी पैच को नियोजित करने के लिए उपयुक्त प्रयोगात्मक पद्धति का विकास निश्चित रूप से बीएसएचएम के लिए ईएमआई तकनीक को प्रतिबंधित करने वाली इस प्रमुख बाधा को कम करेगा।

इस शोध में शामिल किए गए अनुसंधान कार्य का मुख्य उद्देश्य एक सबूत अवधारणा-का-गैर बंधुआ पीजो सेंसर (एनबीपीएस) विन्यास विकसित करना है जो कि ईएमआई आधारित बीएसएचएम तकनीक के लिए उपयुक्त हो । इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, यांत्रिक क्लैम्पिंग को रोक कर एक स्वायत्त फैशन में लाइव विषय पर एनबीपीएस कॉन्फ़िगरेशन को मेमोरी मिश्र धातु (एसएमए) तारों द्वारा सुरक्षित किया गया है। पहले चरण के रूप में, पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) से बने मानव हाथ की हड्डी प्रतिकृति पर प्रयोगात्मक जांच यांत्रिक क्लैंपिंग का उपयोग करके की जाती थी। जुबिली क्लैंप का उपयोग करके क्लैंप कसने के तीन अलग-अलग स्तरों पर एनबीपीएस की प्रभावशीलता का अनुमान लगाया गया था। अपेक्षित परिधीय तनाव सीधे बंधुआ पीजो सेंसर (डीबीपीएस) से उत्पन्न प्रवाहकत्त्व हस्ताक्षर के साथ तुलना के माध्यम से स्थापित किया गया था। इसके बाद, हड्डी में शारीरिक क्षति को प्रेरित किया गया और क्षति के साथ एनबीपीएस आधारित प्रवाहकत्त्व हस्ताक्षर में परिवर्तनों को सहसंबंधित करने के लिए विस्तृत जांच की गई। मनुष्यों में फीमर जैसी दो और हड्डी मॉडल की जांच ऑस्टियोपोरोसिस के निदान हेतु एनबीपीएस कॉन्फ़िगरेशन की पर्याप्तता स्थापित करने के लिए की गई। प्रयोगों ने वर्तमान हस्ताक्षर से ऑस्टियोपोरोटिक हड्डी के घनत्व / यंग मॉड्यूलस को निर्धारित करने की व्यवहार्यता भी स्थापित की, इस प्रकार बेसलाइन हस्ताक्षर प्राप्त करने की आवश्यकता को दरकिनार कर दिया। त्वचा परत की उपस्थिति में एनबीपीएस कॉन्फ़िगरेशन की प्रभावशीलता, जो एक अनिवार्य आवश्यकता है, प्रयोगात्मक हड्डी पर त्वचा के रूप में सिलिकॉन परत का उपयोग करके सफलतापूर्वक किया गया। प्रस्तावित विन्यास का अंततः मानव विषय पर भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया ।

यह यांत्रिक बंधन, हालांकि चिपकने वाले बंधन से सुधारात्मक होते हुए भी असुविधा का कारण हो सकता है और व्यावहारिक सीमाएं भी लगा सकता है। इस सीमा को रोकने के

लिए, एसएमए का उपयोग कर स्वचालित रिवर्सिबल क्लैंपिंग का सबूत-अवधारणा प्रदर्शन अंततः मैकेनिकल क्लैम्पड कॉन्फ़िगरेशन के साथ स्थापित किया गया था । निकाले गए समतुल्य कठोरता पैरामीटर (ईएसपी) के आधार पर हड्डी में क्षय का पैरामेट्रिक मूल्यांकन भी सफलतापूर्वक स्थापित किया गया । एनबीपीएस और डीबीपीएस आधारित पीजो-हड्डी प्रणाली का एक संख्यात्मक मॉडल का उपयोग कर पीजेडफ़्लेकस् सॉफ्टवेयर मंच पर परिमित तत्व मॉडलिंग (एफईएम) विकसित किया गया। प्रयोगात्मक परिणामों के सत्यापन के बाद, एफईएम मॉडल को वास्तविक जीवन में एन.बी.पी.एस कॉन्फ़िगरेशन के बेहतर सदउपयोग के उद्देश्य से पैरामीट्रिक जांच के लिए नियोजित किया गया था।

उम्मीदवार की सर्वोत्तम जानकारी में, यह बीएसएचएम के क्षेत्र में एसएमए का उपयोग करते हुए ईएमआई तकनीक द्वारा एनबीपीएस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने की दिशा में पहला सबूत-अवधारणा प्रयोगात्मक विकास है। प्रस्तावित एनबीपीएस विन्यास और संबंधित जांच , बीएसएचएम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण असर डालेगा ।

Table of Contents

LIST OF FIGURES

LIST OF TABLES

LIST OF SYMBOLS

A	Cross-sectional area of the bone
B	Raw Susceptance
B_A	Active Susceptance
B_P	Passive Susceptance
c	Damping constant
D_{33}	Electric displacement over the surface of the PZT patch normal to axis '3'
d_{31}	Piezoelectric strain coefficient of PZT patch corresponding to axis '3' and '1'
E_3	Electric field along axis '3' of PZT patch
E	Young's modulus of elasticity of bone
F	(Effective force)
G	Raw conductance
G_A	Active Conductance
G_P	Passive Conductance
G_j^1, G_j^2	Reading 1 and 2 respectively corresponding to the j^{th} frequency
h	Thickness of piezo patch
I	Second moment of inertia
$\bar{I}$	Complex electric current
j	$\sqrt{-1}$
k	Spring constant
κ	Wave number
l	Half-length of the piezo patch
L_H	Half-length of the specimen
m	Mass of specimen

Q	Mechanical quality factor
S_1	Strain along axis '1'
T_1	Axial stress in the patch along axis '1'
$\overline{T}$	Complex tangent function
$\overline{V}$	Complex electric voltage
x	Real part of the mechanical impedance of the structure
x_a	Real part of the mechanical impedance of PZT patch
y	Imaginary part of the mechanical impedance of the structure
y_a	Imaginary part of the mechanical impedance of PZT patch
$\overline{Y}$	Complex electro-mechanical admittance
$\overline{Y_A}$	Active component of complex admittance
$\overline{Y_P}$	Passive component of complex admittance
$\overline{Y^E}$	Young's modulus of PZT patch at constant electric field
Z	Complex mechanical impedance of structure (Z = x + yj)
Ze	Complex electrical impedance of structure
Z_a	Complex mechanical impedance of PZT patch ($Z_a = x_a + y_a j$)
$\overline{\varepsilon_{33}^T}$	Complex permittivity of PZT patch along axis '3' at constant stress
ρ	Material density
υ	Poisson's ratio
δ	Dielectric loss factor
η	Mechanical loss factor of PZT patch
ω	Angular frequency
φ	Phase lag of velocity with respect to the applied force
α	Clamping factor

LIST OF ACRONYMS

BSHM	Bio-medical Structural Health Monitoring
PZT	Lead Zirconate Titanate
EMI	Electro-Mechanical Impedance
SMA	Shape Memory Alloy
FRF	Frequency Response Function
SHM	Structural Health Monitoring
NBPS	Non-bonded Piezo Sensor
PVC	Polyvinyl Chloride
DBPS	Directly Bonded Piezo Sensor
FEM	Finite Element Modelling
ESP	Equivalent Stiffness Parameter
NDE	Non-Destructive Evaluation
ESG	Electrical Strain Gauge
SPR	Surface Plasma Resonance
CNT	Carbon Nano Tubes
FBG	Fibre Bragg Grating
PVDF	Polyvinyldine Flouride
CLR	Carbon Loaded Rubber
RT	Respire Trace
sEMG	Surface Electromyography
aMSS	Active Muscle Stiffness Sensor
NiTi	Nitinol
BMD	Bone Mineral Density
pQCT	Peripheral Quantitative Computed Topography
MRI	Magnetic Resonance Imaging

Al	Aluminium Strip
MEK	Methyl Ethyl Ketone
SME	Shape Memory Effect
SMP	Shape Memory Polymer
EDP	Effective Drive Point Impedance
SDOF	Single Degree of Freedom
CFA	Coupled Field Analysis